

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

## 广东嘉元科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 线上交流
参与活动单位名称	融通基金、沣京资本、上海见合私募基金、创信合金、广发基金、宝盈基金等 6 家机构共 7 人。
时间	2026 年 2 月 6 日（周五）下午 16:00~17:00
地点	广东省深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 32 楼
上市公司接待人员姓名	董事长：廖平元 董事会秘书、副总裁：李恒宏 证券事务代表：杜京宣 投资者关系总监：代云龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者关系活动的主要内容如下：</b></p> <p>交流会议采取问答的形式，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）参会人员就机构投资者关注的问题给予解答，帮助投资者更全面地了解公司的经营情况，公司参会人员在会议过程中遵循了投资者关系管理规定、上市公司信息披露等规定。</p> <p><b>投资者提出的问题及公司回复情况：</b></p> <p><b>一、请问公司 2025 年整体经营情况如何？</b></p> <p>回复：经公司财务部初步测算，公司 2025 年度预计实现营业收入 950,000.00 万元至 975,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 297,773.10 万元至 322,773.10 万元，同比增加 45.65% 至 49.49%；预计 2025 年年度实现归属于母公司的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏</p>

为盈，实现归属于母公司所有者的净利润 5,000.00 万元到 6,500.00 万元；预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 800.00 万元到 1,200.00 万元。

报告期内，公司业绩变动的主要原因有：第一，得益于下游市场需求回暖，公司积极把握市场机遇，凭借优质的产品和深厚的客户积累，实现了铜箔产品产销量的显著增长；第二，公司根据下游客户需求不断丰富公司铜箔产品矩阵，提升高附加值产品占比，推动平均加工费上涨。同时，公司产能利用率大幅提升，对成本下降也产生积极影响。此外，公司持续深化降本增效工作，持续优化生产工艺，有效提升产品品质，共同驱动毛利率上升，进而提升公司整体盈利能力。

## 二、公司目前加工费情况？

回复：目前在下游需求增长的驱动下，锂电池行业复苏迹象明显，处于逐步向好的态势。在市场需求增长和产品结构的影响下，公司近期平均加工费整体呈现上涨趋势。

## 三、公司目前产能情况及产能利用率情况？

回复：公司已建成六个铜箔生产基地，规划产能约 25 万吨，位居国内铜箔企业产能规模前列。目前雁洋基地、白渡基地、山东基地、宁德基地均已全面投产，江西基地、嘉元时代均仍在产能爬坡中。目前公司铜箔年产能达 13.5 万吨，公司产能利用率超 90%。公司也将把握市场机遇，根据下游市场需求和自身资金储备等情况，合理规划产能扩建计划。

## 四、目前公司产品结构情况？新产品开发情况？

回复：锂电铜箔方面，公司锂电铜箔产线高效运转，充分释放产能优势。高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲，市占率达 50%，稳居行业前列。公司锂电铜箔产品矩阵丰富，覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域，4.5 微米、4 微米产品已实现大批量稳定供货，3.5 微米产品进入小批量供应

阶段，3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超60%，已成为主力产品；超高强铜箔已实现规模化供应，特高强铜箔也通过客户的测试通过，已开始批量供应。

电子电路铜箔方面，公司推动高端电子电路铜箔的国产替代进程，取得了高阶RTF（反转铜箔）、HTE（高温高延伸铜箔）、HVLP（极低轮廓铜箔）、IC封装极薄铜箔和高密度互连电路（HDI）铜箔等高性能电子电路铜箔的技术突破，PCB用超薄铜箔（UTF）已批量生产，高频高速电路和IC封装应用的RTF/HVLP等电子电路铜箔产品的开发方面取得了积极进展，其中RTF已通过头部企业认证测试并具备量产能力，其他产品也已通过实验室验证阶段并与下游客户进行测试。

精密铜线方面，公司以全球化视野持续深耕国内外高端市场，依托技术与产能优势，加速扩大高端精密铜线产能规模。

此外，公司开展固态电池所需相关铜箔、复合铜箔、微孔铜箔、单晶铜箔、载体铜箔和新型特种铜箔等前沿新技术研发，极大丰富了公司的产品结构。

## 五、海外业务情况？

回复：公司已开拓的海外国际头部电池企业客户今年已经开始放量出货，产品毛利率优于国内。2026年，公司将积极开拓海外新兴市场，继续挖掘优质海外客户资源，扩大业务覆盖范围，提高产品市场占有率。目前公司已导入日韩、欧洲及北美客户，下一步将加快导入东南亚地区的战略客户。公司将不断针对海外市场的需求调整产品结构，提升批量交付能力。

## 六、锂金属负极业务情况？

回复：公司投资控股的龙南经开嘉元产业投资基金合伙企业以500万元人民币战略入股深圳锂硅新材科技有限公司（以下简称“深圳锂硅新材”），深圳锂硅新材专注于超薄锂金属负极材料的研发与生产，核心产品为超薄锂箔复合材料，该产品主要应用于固态电池领域。此次投资是公司切入固态电池超薄锂金属负

极材料行业的重要举措，为公司业务版图再添关键赛道。

本次投资的深圳锂硅新材主要产品为超薄锂箔复合材料（锂箔+铜箔+锂箔），产品厚度计划覆盖 5-50  $\mu\text{m}$ （单层锂箔厚度），目前 20 $\mu\text{m}$  已经成熟，最薄可以做到 15 $\mu\text{m}$ （单层锂箔），正计划开发 10  $\mu\text{m}$  极薄规格。此次投资预计不会对公司 2025 年度的财务状况和经营业绩构成影响；对未来年度经营业绩的影响需视后续具体项目合作的协议签订和实施情况而定。

**七、请介绍公司投资武汉恩达通科技有限公司的情况？后续有继续收购、控股恩达通的计划吗？**

回复：武汉恩达通科技有限公司（以下简称“恩达通”）是一家从事光通信领域光电子器件研发、生产、销售的高新技术企业。恩达通的产品包括高速光模块、有源器件、无源器件等系列产品，广泛应用于电信运营商的传输系统、数据中心、AI 算力中心、人工智能、激光雷达等通信领域。光模块是光通信网络中实现光电转换的核心部件，是新基建、信息网络建设的重要配套设备和升级基础，光模块下游主要应用于数通市场（云计算、大数据等）、电信市场（5G 通信、光纤导入等）和新兴市场（消费电子、自动驾驶、工业自动化等）。目前恩达通主要收入来自于 400G/800G 光模块，并已可量产 1.6T 光模块。

公司投资恩达通是基于公司发展战略及经营规划，推动公司立足现有新能源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务及收入规模，发展新的利润增长点。公司通过受让股权及增资的方式获得恩达通公司部分股权，投资金额人民币 5 亿元，其中股权转让价款人民币 1.5 亿元，增资款人民币 3.5 亿元。

如后续有收购、控股恩达通的相关计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

**八、公司未来发展战略？**

回复：公司所处电解铜箔行业未来发展前景广阔，主要受益于新能源汽车、储能、5G 通信、人工智能及数据中心等领域的

	持续增长。近年来，随着我国政策的不断助力与扶持，新能源汽车行业迎来爆发式发展，储能行业也得以快速发展。公司将坚持高质量发展，推动公司产品走向高端化、多样化的方向，加强研发创新、市场开拓、产能建设及降本增效等工作，并持续加强与海内外客户的沟通合作，通过优化产品结构、提高产品质量和服务水平，不断提升公司盈利能力和市场竞争力。
附件清单(如有)	
日期	2026年2月6日